BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-281702

(43)Date of publication of application: 31.10.1997

(51)Int.CI.

G03F 7/022 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number: 08-118486

(71)Applicant :

NIPPON ZEON CO LTD

(22)Date of filing:

16.04.1996

(72)Inventor:

KATOU JIYOUKEI

FUJINO TAKEO

MITAO TOKUYUKI

(54) POSITIVE TYPE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist compsn. ensuring a slight variation in film thickness.

SOLUTION: In this positive type resist compsn. contg. alkali-soluble phenolic resin, a quinonediazidosulfonic ester sensitizer and polyhydroxybenzene, the quinonediazidosulfonic ester sensitizer is quinonediazidosulfonic ester of a polyhydroxy compd. having three or more benzene nuclei.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-281702

(43)公開日 平成9年(1997)10月31日

(51) Int.Cl. ⁶		酸別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G03F	7/022			G03F	7/022		
	7/004	501			7/004	501	
H01L	21/027	•		H01L	21/30	502R	

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 8 頁)

(21)出願番号	特願平8118486	(71)出願人 000229117 日本ゼオン株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)4月16日	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
(SS) HIDN H	1 MO + (1000) ±7310 H	(72)発明者 加藤 丈佳
		神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1年日本ゼオン株式会社総合開発センタード
		(72)発明者 藤野 竹生
		神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1年
		日本ゼオン株式会社総合開発センター
		(72)発明者 三田尾 徳之
		神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1年
		日本ゼオン株式会社総合開発センタード

(54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 膜厚変化の少ないレジスト組成物を提供する。

【解決手段】 アルカリ可溶性フェノール樹脂、キノンジアジドスルホン酸エステル系感光剤、およびポリヒドロキシベンゼン類を含有するポジ型レジスト組成物において、キノンジアジドスルホン酸エステル系感光剤がベンゼン核が3以上のポリヒドロキシ化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルであることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ可溶性フェノール樹脂、キノン ジアジドスルホン酸エステル系感光剤、およびポリヒド ロキシベンゼン類を含有するポジ型レジスト組成物にお いて、キノンジアジドスルホン酸エステル系感光剤がベ ンゼン核が3以上のボリヒドロキシ化合物のキノンジア ジドスルホン酸エステルであることを特徴とするポジ型 レジスト組成物。

【請求項2】 ポリヒドロキシベンゼン類がトリヒドロ キシベンゼン類である請求項1記載のポジ型レジスト組 10 成には障害があった。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポジ型レジスト組成物 に関し、さらに詳しくは、半導体素子、磁気バブルメモ リー素子、集積回路などの製造に必要な微細加工用ポジ 型レジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子を形成するためのレジスト組 成物としては、近年ポジ型レジスト組成物が主流であ る。これは、ネガ型レジスト組成物は高感度ではある が、現像に有機溶剤を用いるため膨潤が大きく解像性に 難点があるためであり、ポジ型レジスト組成物は、解像 性に優れているため半導体の高集積化に充分対応できる と考えられているためである。このポジ型レジスト組成 物は、アルカリ水溶液による現像を行うため膨潤がな く、解像性に優れている。また、とのようなポジ型レジ スト組成物は、それ自体の性能改良と露光機の高性能化 により解像度がさらに向上し、1 μm以下の微細パター ンの形成も可能となってきた。

【0003】このようなレジスト組成物は、通常、アル カリ可溶性フェノール樹脂およびキノンジアジドスルホ ン酸系感光性化合物を含有するものであり、これらのレ ジスト組成物では感光性化合物の溶剤への溶解性が不十 分で、長期保存により異物の析出が問題とされていた。 特開平2-13953号公報では、特に感光性化合物が ポリヒドロキシベンゾフェノン類である場合、ポリヒド ロキシベンゼン類の添加により、析出が防止されること が開示されている。一方、とれまでにポジ型レジスト組 成物の感光性化合物としては、特公平3-4896号公 40 報に記載されたようなトリヒドロキシベンゾフェノン 類、特公昭62-28457号公報に記載されたような テトラヒドロキシベンゾフェノン類などのベンゾフェノ ン系化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルが広く 知られている。しかしながら、これらの感光性化合物を 用いても、必ずしもレジストの要求特性を満足しないと とから、更に特表平4-502519号公報に記載され たような3核フェノール化合物のキノンジアジドスルホ ン酸エステル類や特開平2-296248号公報、同2

-269251号公報、3-158856号公報、4-502519号公報、6-167805号公報、7-1 52152号公報、7-159990号公報などに記載 されたようなベンゼン核が3以上の多核フェノール化合 物のキノンジアジドスルホン酸エステルが提案されてい る。しかしながら、とのような多核のフェノール化合物 のキノンジアジドスルホン酸エステルを感光性化合物 (感光剤) として用いると、長期保存により粘度が上昇 するため、膜厚へ影響が多大であり、微細パターンの形

[0004]

【発明が解決しようとする課題】かかる従来技術のもと で、発明者らは、膜厚変化の少ないレジスト組成物を得 るべく鋭意研究した結果、多核フェノール化合物のキノ ンジアジドスルホン酸エステルを感光剤としたレジスト 組成物に、ポリヒドロキシベンゼン類を添加することに より、レジスト組成物の粘度上昇を抑制することができ ることを見いだし、本発明を完成するに到った。

[0005]

20

【課題を解決するための手段】かくして本発明によれ ば、アルカリ可溶性フェノール樹脂、キノンジアジドス ルホン酸エステル系感光剤、およびポリヒドロキシベン ゼン類を含有するポジ型レジスト組成物において、キノ ンジアジドスルホン酸エステル系感光剤がベンゼン核が 3以上のポリヒドロキシ化合物のキノンジアジドスルホ ン酸エステルであることを特徴とするポジ型レジスト組 成物が提供される。

【0006】以下、本発明について詳述する。

(A) アルカリ可溶性フェノール樹脂

アルカリ可溶性フェノール樹脂の具体例としては、例え ば、フェノール化合物とアルデヒド類との縮合反応生成 物、フェノール化合物とケトン類との縮合反応生成物、 ビニルフェノール系重合体、イソプロペニルフェノール 系重合体、これらのフェノール樹脂の水素添加反応生成 物などを混合して使用することができる。ここで用いる フェノール化合物の具体例としては、フェノール、0-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、2、3 -ジメチルフェノール、2,5-ジメチルフェノール、 3, 4-ジメチルフェノール、3,5-ジメチルフェノ ール、2,4ージメチルフェノール、2,6ージメチル フェノール、2、3、5-トリメチルフェノール、2t-ブチルフェノール、3-t-ブチルフェノール、4 -t-ブチルフェノール、2-メチルレゾルシノール、 4-メチルレゾルシノール、5-メチルレゾルシノー ル、4-1-ブチルカテコール、2-メトキシフェノー ル、3-メトキシフェノール、2-プロピルフェノー ル、3-プロビルフェノール、4-プロビルフェノー ル、2-イソプロピルフェノール、3-イソプロピルフ ェノール、4-イソプロピルフェノール、2-メトキシ -269249号公報、同2-269250号公報、2 50 -5-メチルフェノール、2-tーブチルー5-メチル

フェノール、チモール、イソチモールなどが例示され る。これらの化合物は、単独または2種類以上を組み合 わせて用いることもできる。これらのうち、o-クレゾ ール、m-クレゾール、p-クレゾールなどのクレゾー ル類と、2,3-ジメチルフェノール、2,5-ジメチ ルフェノール、3、4 - ジメチルフェノール、3、5 -ジメチルフェノール、2、3、5 - トリメチルフェノー ル、3、4、5-トリメチルフェノールなどの2以上の アルキル基を有するフェノール類とを組み合わせて用い るのが好ましい。このとき、クレゾール類と2以上のア ルキル基を有するフェノール化合物との割合(モル比) は、50:50~10:90、好ましくは40:60~ 20:80程度で任意に設定することができる。

【0007】アルデヒド類の具体例としては、ホルマリ ン、パラホルムアルデヒド、トリオキサン、アセトアル デヒド、プロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェ ニルアセトアルデヒド、α-フェニルプロピルアルデヒ ド、β-フェニルプロピルアルデヒド、o-ヒドロキシ ベンズアルデヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、 ルデヒド、m-クロロベンズアルデヒド、p-クロロベ ンズアルデヒド、oーニトロベンズアルデヒド、mーニ トロベンズアルデヒド、p-ニトロベンズアルデヒド、 0-メチルベンズアルデヒド、 m-メチルベンズアルデ ヒド、p-メチルベンズアルデヒド、p-エチルベンズ アルデヒド、p-n-ブチルベンズアルデヒド、テレフ タルアルデヒドなどが例示される。これらのうち、ホル マリン、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び 0-ヒドロキシベンズアルデヒドが好ましい。これらの とともできる。ケトン類の具体例としては、アセトン、 メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ジフェニルケト ン、アセトフェノンなどが例示される。これらの化合物 は、単独または2種類以上を組み合わせて用いることも できる。これらの縮合反応生成物は、常法、例えば上述 のフェノール化合物とアルデヒド類またはケトン類とを 酸性触媒存在下で反応させることにより得ることができ

【0008】本発明において用いられるアルカリ可溶性 フェノール樹脂のUV254mmの検出器を用いたGP Cパターンによるポリスチレン換算重量平均分子量(以 下、単に重量平均分子量という)は樹脂の種類や製法に より異なるが、通常1,000~25,000、好まし くは2,500~12,000である。平均分子量が 1,000未満ではパターン形状、解像度、耐熱性が悪 化する傾向にある。また、25,000を超えるとバタ ーン形状、現像性、感度が悪化するため実用的ではな

【0009】これらのアルカリ可溶性フェノール樹脂 は、公知の手段により分子量や分子量分布を制御したも 50 シトリスフェニルアルカン類;1、1、2、2-2-テトラ

のとして用いることもできる。分子量や分子量分布を制 御する方法としては、樹脂を破砕し、適当な溶解度を持 つ有機溶剤で固-液抽出するか、樹脂を良溶剤に溶解さ せ、貧溶剤中に滴下するか、または貧溶剤を滴下して固 -液または液-液抽出するなどの方法が挙げられる。 【0010】(B)感光剤

本発明において用いられる感光剤は、ベンゼン核が3以 上、好ましくは3以上5以下、より好ましくは3または 4のポリヒドロキシ化合物(以下、単にポリヒドロキシ 10 化合物というととがある)のキノンジアジドスルホン酸 エステルである。感光剤として用いられるエステル化物 の具体例としては、これらのボリヒドロキシ化合物の 1.2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ ステル、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン 酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-6-スル ホン酸エステル、2、1-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2、1-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、2,1-ナフトキノンジアジ p-ヒドロキシベンズアルデヒド、o-クロロベンズア 20 ド-6-スルホン酸エステル等が例示される。ポリヒド ロキシ化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルは、 常法にしたがってキノンジアジドスルホン酸化合物をキ ノンジアジドスルホン酸ハライドとした後、アセトン、 ジオキサン、テトラヒドロフラン等の溶媒中で炭酸ナト リウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウムや水酸 化カリウム等の無機塩基、または、トリメチルアミン、 トリエチルアミン、トリプロビルアミン、ジイソプロビ ルアミン、トリブチルアミン、ピロリジン、ピペリジ ン、ピペラジン、モルホリン、ピリジン、ジシクロヘキ 化合物は、単独または2種類以上を組み合わせて用いる 30 シルアミン等の有機塩基存在下、キノンジアジドスルホ ン酸ハライドとポリヒドロキシ化合物とを反応させると とにより、本発明で使用されるキノンジアジドスルホン 酸エステル系感光剤を得ることができる。

【0011】 ここで使用されるポリヒドロキシ化合物 は、特開平2-296248号公報、同2-26924 9号公報、同2-269250号公報、2-26925 1号公報、3-158856号公報、4-502519 号公報、6-167805号公報、7-152152号 公報、7-159990号公報などに記載されたような 40 フェノール核が3以上の多核フェノール化合物のキノン ジアジドスルホン酸エステル、具体的にはトリス(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1、1、1-トリス(4 ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)エタン、1、1、 1-トリス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)エ タン、1, 1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフ ェニル) - 1 - (4 - ヒドロキシフェニル) エタン、ビ ス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)-2-ヒド ロキシ-4-メトキシフェニルメタン等のポリヒドロキ 5

* ール、2、6 ービス(2、4 ージヒドロキシー3 ーメチルベンジル) - p ー クレゾール、4、6 ービス(4 ーヒドロキシベンジル)レゾルシン、4、6 ービス(4 ーヒドロキシー3 ーメチルベンジル)レゾルシン、4、6 ービス(4 ーヒドロキシー3 ーメチルレゾルシン、4、6 ービス(4 ーヒドロキシー3 ーメチルベンジル) - 2 ーメチルレゾルシン等のフェノール類とホルマリンとのトリマー、下記一般式(I)で示されるフェノール系化合物とホルマリンとのテトラマー、フェノール核が3~5のノボラック樹脂などが挙げられる。

[化1]

(式中、R'、R'は、互いに独立に水素原子または炭素数1~4のアルキル基であり、R'~R'は、互いに独立に炭素数1~4のアルキル基である。)

【0012】本発明で用いられる感光剤において、これらのポリヒドロキシ化合物に対するキノンジアジドスルホン酸化合物のエステル化の比率(平均エステル化率)は、特に限定されるものではないが、通常、ポリヒドロキシ化合物のヒドロキシル基に対するキノンジアジドスルホン酸化合物のモル%として下限は、通常20%、好ましくは30%であり、上限は通常100%、好ましくは95%である。エステル化の比率が低すぎるとバターン形状や解像性の劣化をまねき、エステル化の比率が高すぎると感度の低下をまねくことがある。

【0013】本発明において用いられる感光剤は、単独で用いても、あるいは2種以上を混合して用いてもよい。感光剤の配合量は、アルカリ可溶性フェノール樹脂100重量部に対して、通常1~100重量部、好ましくは5~60重量部である。この配合量が1重量部未満では、バターンの形成が困難となり、100重量部を超えると感度が低下し、現像残りが発生し易くなる。

【0014】(C) ポリヒドロキシベンゼン類本発明において用いられるポリヒドロキシベンゼン類は、ベンゼン核に2以上のヒドロキシル基が結合しているものであり、炭素数1~4の低級アルキル基や塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子が置換基として結合していても良い。このようなポリヒドロキシベンゼン類の具体例としては、カテコール、レゾルシン、ハイドロキノン、ピロガロール、フロログリシン、3~メチルカテコール、4~メチルカテコール、3~メトキシカテコール、2~メチルレゾルシン、5~メトキシレゾルシン、

4-エチルレゾルシン、メチルハイドロキノン、2,3-ジメチルハイドロキノン、テトラメチルーゥーベンゾキノン、メトキシハイドロキノン、5-メチルピロガロール、メチルガレート、エチルガレート、プロビルガレート、n-ブチルガレート、イソブチルガレオート、トリメチルハイドロキノンなどが挙げられ、中でもピロガロール、5-メチルピロガロールのようなヒドロキシル基が3であるもの(トリヒドロキシベンゼン類)が好ましい。

30 【0015】とのようなポリヒドロキシベンゼン類の添加量は、アルカリ可溶性フェノール樹脂の原料組成や分子量、分子量分布によりその最適量は若干異なることもあるが、アルカリ可溶性フェノール樹脂および必要に応じて添加された下記フェノール類との合計量100重量部に対して、通常0.1~20重量部、好ましくは0.2~10重量部、より好ましくは0.5~5重量部である。

【0016】(D)フェノール類

本発明においては、更にポリヒドロキシベンゼン類以外 40 の低分子量のフェノール類を増感剤として添加すると、感度等のレジスト特性が向上するため好ましい。このようなフェノール類の具体例としては、p-フェニルフェノール類; ビフェノール、4,4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールC(本州化学工業社製)、ビスフェノールE(本州化学工業社製)、ビスフェノールB(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノールA(本州化学工業社製)、ビスフェノー

ルP(三井石油化学工業社製)、ビスフェノールZ(本 州化学工業社製)、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル)シクロペンタン、9、9-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) フルオレン、1, 1-ビス(5-メチル-2 -ヒドロキシフェニル)メタン、3,5-ジメチル-4 -ヒドロキシベンジルフェノール等のピスフェノール 類:1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)メ タン、1、1、1-トリス(4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフ ェニル)-1-(4-ヒドロキシフェニル)メタン、 1, 1-ピス(2, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェ 1-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) -1-(2-ヒドロキシフェニル) メタン、2,6 -ビス(5-メチル-2-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、2、6-ビス(4-ヒドロキシベン ジル) -4-メチルフェノール、2,6-ビス(3-メ チルー4ーヒドロキシベンジル) -4-メチルフェノー ル、2、6-ビス(3、5-ジメチル-4-ヒドロキシ -PA(本州化学工業社製)、トリスフェノール-TC (本州化学工業社製)等のトリスフェノール類;1, 1, 2, 2-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)エ タン、1, 1, 2, 2-テトラキス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1,3,3-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1,5,5ーテト ラキス (4-EFロキシフェニル) ペンタン、α、α、 α', α'-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)-ヒドロキシフェニル) -4 ーキシレン、 α , α , α ', α'-テトラキス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) -4-キシレ ン等のテトラキスフェノール類などが例示される。上述 したなかでも、ビスフェノール類、トリスフェノール 類、テトラキスフェノール類などは特に好ましい例であ る。これらのフェノール類の添加量は、アルカリ可溶性 フェノール樹脂の組成、分子量、分子量分布、他の添加 剤の種類や量によりことなるが、フェノール類量は、ア ルカリ可溶性フェノール樹脂100重量部に対して、上 40 限は通常100重量部以下、好ましくは60重量部以下

【0017】本発明のポジ型レジスト組成物は、基板に 塗布してレジスト膜を形成するために、通常溶剤に溶解 して用いる。本発明に於て使用可能な溶剤の具体例とし ては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロペンタノ ン、シクロヘキサノンなどのケトン類;n-プロピルア ルコール、イソプロピルアルコール、n-ブチルアルコ ール、シクロヘキサノールなどのアルコール類;エチレ ングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジ 50 C-106 (旭硝子社製) 等のフッ素界面活性剤;オル

であり、下限は通常3重量部以上である。

エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル類:エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテルなどのアルコールエーテル類:ギ酸 プロピル、ギ酸ブチル、酢酸プロビル、酢酸プチル、ブ ロビオン酸メチル、プロビオン酸エチル、酪酸メチル、 酪酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチルなどのエステル 類;セロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテート、プロビルセロソルブ アセテート、ブチルセロソルプアセテートなどのセロソ 10 ルブアセテート類:プロピレングリコール、プロピレン グリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレン グリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレン グリコールモノブチルエーテルなどのプロピシングリコ ール類;ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレング リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエ チルエーテルなどのジエチレングリコール類:トリクロ ロエチレンなどのハロゲン化炭化水素類:トルエン、キ シレンなどの芳香族炭化水素類;ジメチルアセトアミ ベンジル) - 4 - メチルフェノール、トリスフェノール 20 ド、ジメテルホルムアミド、N - メチルアセトアミドな どの極性溶媒などが挙げられ、とれらは、単独でも2種 以上を混合して用いてもよい。

> 【0018】本発明のポジ型レジスト組成物には必要に 応じて、現像性・保存安定性・耐熱性などを改善するた めに、スチレンとアクリル酸、メタクリル酸または無水 マレイン酸との共重合体、アルケンと無水マレイン酸と の共重合体、ビニルアルコール重合体、ビニルピロリド ン重合体、ロジン、シェラックなどを添加することがで きる。とのようなポリマーの添加量は、全アルカリ可溶 30 性フェノール樹脂100重量部に対して上記重合体0~ 50重量部、好ましくは5~20重量部である。

【0019】本発明のポジ型レジスト組成物には、必要 に応じて界面活性剤、保存安定剤、ストリエーション防 止剤、可塑剤などの相溶性のある添加剤を含有させると とができる。界面活性剤としては、例えばポリオキシエ チレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ ルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等の ポリオキシエチレンアルキルエテール類;ポリオキシエ チレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン ノニルフェノルエーテルなどのポリオキシエチレンアリ ールエーテル類;ポリエチレングリコールジラウレー ト、エチレングリコールジステアレート等のポリエチレ ングリコールジアルキルエステル類;エフトップEF3 01、EF303、EF352 (新秋田化成社製)、メ ガファックスF171、F172、F173、F177 (大日本インキ社製)、フロラードFC430、FC4 31 (住友スリーエム社製)、アサヒガード AG71 0, サーフロン S-382, SC-101, SC-1 02, SC-103, SC-104, SC-105, S

ガノシロキサンポリマー KP341 (信越化学工業社 製):アクリル酸系またはメタクリル酸系(共)重合体 ポリフローNo. 75、No. 95(共栄社油脂化学工 業社製)が挙げられる。これらの界面活性剤の配合量 は、組成物の固形分100重量部当り、通常、2重量部 以下、好ましくは1重量部以下である。

【0020】本発明のレジスト組成物はアルカリ現像液 として通常、アルカリ水溶液を用いるが、具体例として は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸ナトリ ウム、アンモニアなどの無機アルカリの水溶液;エチル 10 アミン、プロピルアミンなどの第一アミン類の水溶液: ジエチルアミン、ジプロピルアミンなどの第二アミンの 水溶液: トリメチルアミン、トリエチルアミンなどの第 三アミンの水溶液;ジエチルエタノールアミン、トリエ タノールアミンなどのアルコールアミン類の水溶液; テ トラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルア ンモニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシメチル アンモニウムヒドロキシド、トリエチルヒドロキシメチ ルアンモニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシエ ムヒドロキシドの水溶液などが挙げられる。また、必要 に応じて、上記アルカリ水溶液にメタノール、エタノー ル、プロパノール、エチレングリコールなどの水溶性有 機溶媒、界面活性剤、樹脂の溶解抑止剤などを添加する ことができる。

【0021】本発明のレジスト組成物を溶剤に溶解させ たレジスト溶液をシリコンウエハなどの基板表面に常法 により塗布した後、溶剤を乾燥除去することによりレジ スト膜を形成することができる。このときの塗布方法と うにして得られたレジスト膜にバターンを形成させるた めの露光で用いられる露光源としては紫外線、遠紫外 線、KrFエキシマレーザー光、X線、電子線などの電 子線源が挙げられる。更に、露光後に熱処理(露光後べ ーク)を行うと、感度の向上と安定化が図れるため好ま しい。

[0022]

【発明の効果】かくして本発明によれば、保存中の粘度 上昇が抑制された膜厚変化の少ないレジスト組成物が得 られ、より微細なパターンを得ることが可能になった。 [0023]

【実施例】以下に合成例、実施例を挙げて本発明をさら に具体的に説明する。なお、各例中の部及び%は、特に 断りのない限り重量基準である。また、測定された重量 平均分子量は、UV254nmの検出器を用いたゲルバ ーミエーションクロマトグラフィーにより得られたパタ ーンにおけるポリスチレン換算重量平均分子量(以下、 Mwという)である。

【0024】 (参考例1) ノボラック樹脂 a - 1 の合成

10

-クレゾール335g、p-クレゾール411g、36 %ホルマリン394gおよびシュウ酸2水和物2.45 gを入れ、95~100℃に保ちながら35分間反応さ せた。この後、100~105℃で100分間かけて水 を留去し、さらに170℃まで昇温しながら10mmH gまで減圧し、さらに190℃まで昇温を続けて未反応 モノマー及び残留水を除去した。この後、溶融樹脂を室 温に戻して、ノボラック樹脂a-1 554gを回収し た。このノボラック樹脂のMwは5200であった。

【0025】(参考例2)ノボラック樹脂a-2の取得 参考例1で得られたノボラック樹脂300gに、プロピ レングリコールモノメチルエーテルアセテート200g とトルエン80gを加えて85℃に加熱して攪拌溶解し た。フラスコに滴下漏斗を装着し、温度を80~85℃ に制御した状態で滴下漏斗よりトルエン2800gを1 5分間かけて滴下した後、更に10分間との温度に保っ た。次いで、室温まで徐冷し、更に1時間静置した。析 出してきた樹脂分の上澄み液をデカンテーションによっ て除去した後、乳酸エチル550gを加え、100mm チルアンモニウムヒドロキシドなどの第四級アンモニウ 20 Hgで100℃に加熱して残留トルエンを除去し、ノボ ラック樹脂 a - 2 の乳酸エチル溶液を得た。このノボラ ック樹脂のMwは7100であった。

【0026】(参考例3)ノボラック樹脂a-3の合成 冷却管と攪拌装置を装着した2 リットルのフラスコにm ークレゾール199g、p-クレゾール139g、2, 3, 5-トリメチルフェノール160g、92%ホルム アルデヒド92.4g、及びシュウ酸2水和物1.70 gを入れ、マントルヒーターを熱源として90~100 °Cに保ちながら100分間反応させた。ついで冷却管を しては、特にスピンコーティングが奨励される。とのよ 30 蒸留管に付け替え、100~105℃で30分間かけて 水を留去した後、昇温を続けて未反応モノマー及び残留 水を除去した。との後、溶融樹脂を室温に戻して、ノボ ラック樹脂a-3 428gを回収した。このノボラッ ク樹脂のMwは3900であった。

> 【0027】(参考例4)ノボラック樹脂a-4の合成 ノボラック樹脂として参考例3で得た樹脂a‐4を用 い、これを溶解させる溶剤をトルエン3000gとした 以外は合成例2と同様の方法により、ノボラック樹脂a -4の乳酸エチル溶液を得た。ノボラック樹脂a-4の 40 Mwは5300であった。

【0028】(参考例5)ノボラック樹脂a-5の合成 冷却管と攪拌装置を装着した2 リットルのフラスコに $m-\rho\nu$ $\sqrt{-\mu}$ 178g, $p-\rho\nu$ $\sqrt{-\mu}$ 222g, 3,5-ジメチルフェノール100g、92%ホルムア ルデヒド68.8g、サリチルアルデヒド128.8 g、及び35%塩酸4.00gを入れ、マントルヒータ ーを熱源として90~100℃に保ちながら、100分 間反応させた。次いで冷却管を蒸留管に付け替え、10 0~105℃で30分間かけて水を留去した後、昇温を 冷却管と攪拌装置を装着した2 リットルフラスコに、m 50 続けて未反応モノマー及び残留水を除去した。この後、

12

溶融樹脂を室温に戻して、ノボラック樹脂a-5' 4 30gを回収した。とのノボラック樹脂を用い、とれを 溶解させる溶剤をトルエン2700gとした以外は、合 成例4と同様の方法によりノボラック樹脂a-5を得 *

*た。ノボラック樹脂a-5のMwは6400であった。 【0029】各参考例の樹脂の仕込みモル比を表1にま とめた。

【表1】

(衰 1)

樹脂	フェノール類	モル比	アルデヒド類	Mw
a-1	m/p	45/55	ቱ አልፖጹት " ሁኑ"	5200
a - 2	m/p	45/65	\$\$\$7\$7°E}*	7100
a - 3	m/p/T	43/30/27	<i>\$</i> ሁልፖለታ ' ዸት '	3900
a-4	m/p/T	43/30/27	\$\$6787"	5300
a-5	m/p/3,5X	35/45/20	##&7#5* Ł* / ####7#5* Ł*	6400

【0030】表1の略語の説明:

m/p=m-クレゾールとp-クレゾールとの併用 m/p/T=m-クレゾール、p-クレゾールおよび 2, 3, 5-トリメチルフェノールの併用 m/p/3,5X=m-クレゾール、p-クレゾールおよび 3. 5 - ジメチルフェノールの併用

【0031】(参考例6)感光剤b-1の合成 ポリヒドロキシ化合物として、2,3,4,4'-テト ラヒドロキシベンゾフェノンを用い、この水酸基の75 モル%に相当する量の1.2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸クロライドをジオキサンに溶解して、1 0%の溶液とした。この溶液を20~25℃に温度を制 御しながら、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スル 30分間かけて滴下し、更に2時間保持して反応を完結 させた。析出してきた塩を濾別し、反応溶液の10倍量 の0.2%シュウ酸水溶液に投入した。析出してきた固 形分を濾過、イオン交換水洗浄、乾燥して、キノンジア ジドスルホン酸エステル系感光剤 b-1を得た。

【0032】(参考例8) 感光剤b-2の合成 ポリヒドロキシ化合物として、トリス(4-ヒドロキシ フェニル)メタンを用い、この水酸基の85モル%に相 当する量の1、2ーナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸クロライドをジオキサンに溶解して、10%の溶液※40

※とした。この後、参考例7と同様の操作により感光剤b -2を得た。

【0033】(参考例9)感光剤b-3の合成

20 ポリヒドロキシ化合物として、トリスフェノールPA (本州化学工業社製)を用い、この水酸基の70モル% に相当する量の1,2-ナフトキノンジアジド-5-ス ルホン酸クロライドをジオキサンに溶解して、10%の 溶液とした。この後、参考例7と同様の操作により感光 剤b-3を得た。

【0034】(参考例10)感光剤b-4の合成 ボリヒドロキシ化合物として、2、6-ビス(2、4-ジヒドロキシベンジル) - p - クシゾールを用い、この 水酸基の70モル%に相当する量の1,2-ナフトキノ ホン酸クロライドの1.2等量分のトリエチルアミンを 30 ンジアジド-5-スルホン酸クロライドをジオキサンに 溶解して、10%の溶液とした。この後、参考例7と同 様の操作により感光剤b-4を得た。

> 【0035】(参考例11)感光剤b-5の合成 ポリヒドロキシ化合物として、次式(11)を用い、こ の水酸基の80モル%に相当する量の1,2-ナフトキ ノンジアジドー5-スルホン酸クロライドをジオキサン に溶解して、10%の溶液とした。この後、参考例7と 同様の操作により感光剤b-5を得た。

[化2]

【0036】(実施例1~11、比較例1~2)上記参 考例で得た樹脂(乳酸エチル溶液で得たものについて

は、溶液中の樹脂濃度を乾燥重量から算出)、感光剤、 50 フェノール化合物及びポリヒドロキシベンゼン類を表2 13

の組成で乳酸エチルに溶解し、1.17μmのテフロンフィルター(ポリテトラフルオロエチレンフィルター)で適過してレジスト組成物を調製し、シリコンウエハ上にコーターで塗布し膜厚を測定した。た。上記レジスト組成物を35℃に加熱保持し、90日後、レジスト組成*

*物調製直後の膜厚測定と同様にして、成膜し、膜厚を測定条件した。膜厚変化は、表2に示すとおりであった。 【0037】

14

【表2】

安 2

		樹脂 (重量部)	感光剂 (重量部)	増感剤 (重量部)	ま゚リヒドロキシペンゼン類 (重量部)	膜厚変化 (A)
	1	a-1 (100)	b-2 (25)		5ーメチルピロガロ ール (3)	170
実	2	a-1 (100)	b-3 (25)		5ーメチルピロガロ ール (3)	180
	3	a-1 (100)	b-4 (30)		5ーメチルピロガロ ール (3)	125
	4	a-1 (100)	b-5 (25)		5ーメチルピロガロ ール (3)	140
施	5	a-2 (90)	b-5 (25)	TP-PA (10)	ピロガロール (3)	85
	6	a-3 (100)	b-4 (30)		ピロガロール (3)	60
	7	a-4 (100)	b-4 (30)	TP-PA (10)	ピロガロール (3)	35
例	8	a-4 (90)	b-5 (25)	TP-PA (10)	・ピロガロール (3)	4 5
	9	a-4 (90)	b-5 (25)	TP-PA (10)	ピロガロール (5)	80
	19	a-4 (90)	b-5 (25)	TP-PA (10)	ピロガロール (7)	135
	11	a-5 (90)	b-5 (25)	TP-PA (10)	ピロガロール (3)	40
比	1	a-1 (100)	b-1 (30)		5-メチルピロガロ ール (3)	200
較例	2	a-4 (90)	b-5 (25)			310

[0038] この結果、感光剤としてフェノール核が3以上のポリヒドロキシ化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルを用いたレジスト組成物に、ポリヒドロキシ

ベンゼン類を添加すると膜厚変化を抑制することができることが判った。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.